Fiche technique

Plaque de montage pour module informatique type LE

Référence: 7408810

Support de montage pour le logement de deux modules informatiques des types suivants : LexCom 125 et 250.
Dimensions d'une ouverture de montage en mm : 18,30 x 17,20.

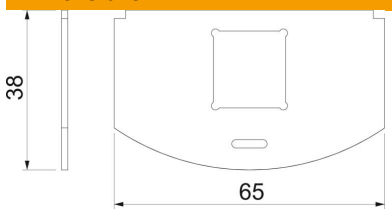


A2 acier inoxydable

Données de base

Référence	7408810
Typee	MP R2 LE
Désignation 1	Plaque de montage pour GES R2
Désignation 2	pour 1 RJ type 1LE
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2,25 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2058 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Longueur	65 mm
Largeur	36 mm

Fiche technique

Plaque de montage pour module informatique type LE

Référence: 7408810

Caractéristiques techniques

Application	Panier support d'appareillage
Nombre d'ouvertures CEE/Perilex	0
Nombre d'ouvertures triples	0
Nombre d'appareillages montables	1
Nombre d'ouvertures simples	1
Nombre d'ouvertures ovales	0
Nombre d'ouvertures carrées	0
Nombre d'ouvertures rondes	0
Nombre d'ouvertures doubles	0
Type de fixation	encliquetable
Porte-étiquette	non
Couvercle plein	non
Convient pour la zone d'inscription	non
Type d'appareillage	Transmission des données
Technique d'installation	autres
Conformité ROHS	oui
Convient pour module de raccordement de données	Type LE